

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC9247xxxxMR-G
標準質量: 17 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.606	シリコン	35600	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	6.358	銅	374000	7440-50-8
		鉄	4700	7439-89-6
		亜鉛	900	7440-66-6
		クロム	800	7440-47-3
		錫	700	7440-31-5
		リン	200	7723-14-0
		銀	15400	7440-22-4
ダイアタッチ	0.042	銀	2500	7440-22-4
		エポキシ樹脂	600	—
		フェノール樹脂	100	—
ボンディングワイヤ	0.185	金	10900	7440-57-5
封止樹脂	7.679	溶融シリカ	451700	60676-86-0
		エポキシ樹脂	46400	—
		フェノール樹脂	23200	—
		金属水酸化物	7600	—
端子メッキ	0.421	錫	24800	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。